



Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO

Via Martiri della Libertà, 151 41038 San Felice sul Panaro (Mo)

C.M. MOIC81900N - C.F. 82003010368 Tel. 053584141

moic81900n@istruzione.it – moic81900n@pec.istruzione.it www.icsanfelice.edu.it

ALLEGATO 1

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

Programma Operativo Nazionale

“ Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento “ 2014/2020

CAPITOLATO TECNICO CHIUSO per ordine MEPA

PROGETTO PON-FESR “ DIGITAL BOARD “

Codice Progetto CNP 13.1.2A-FESRPN-EM-2021 -366

CUP D59J21014620006

CIG 91172207F3

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-366

TITOLO PROGETTO “ DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA “

CARATTERISTICHE PRODOTTO		QUANTITA'
MONITOR TOUCH 75 POLLICI		
Risoluzione	4K uhd 3840*2160 Px @60 hz	35
Caratteristiche Display	IPS TFT LCD (Retroilluminazione LED 75")	
Rapporto di visualizzazione	16:9	
Colori	1.07 Biloni	
Angolo di visualizzazione	178° (H) / 178° (V)	
Life time	50000 Hours min.	
Workinhours/day	24/7	
Ingressi pannello anteriore	HDMI x1	
	USB2.0 x2	
	USB 3.0 x1	
	USB Touch x1	
	USB Type-C x1	
Ingressi pannello posteriore	USB 2.0 x1	
	USB 3.0 x1	
	RS232 x1	
	SDCARD x1	
	HDMI x3 (1 x OPS slot)	
	Audio-input x1	
	VGA-IN x1	
	YPBPR x1	
	AV-in x1	
	RJ45-IN x1	



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Uscite pannello posteriore	Display port x1 USB touch x1 SPDIF x1 RJ45 OUT X1 HDMI- out x1 Earphone (Cuffie) x1 AV-out x1
Speakers	Integrati frontalmente
Alimentazione	100-240V AC
Consumi	Consumo in standby <0,5W Consumo massimo < 250W
Dotazione	Pannello 65", penna x2, Telecomando x1 Cavo di alimentazione 1,5m x1, Cavo HDMI 1,5m, Cavo USB 3m x1 , Staffe per montaggio a parete x1
Tocchi supportati	Fino a 40 tocchi simultanei
Sistema Operativo	Android 8.0
Vetro	Temperato caldo, sp 4mm, anti-glare
Durezza del vetro	7 Mohs
Modalità di scrittura	Dita, penna o strumento non trasparente
Tecnologia	Infrarossi
Precisione di puntamento	< 1 mm
Tempo di risposta	3 ms
Touch resolution	32.768 x 38.768
Sistemi Operativi supportati	Windows da 7 a 10 - Mac OS - Linux
Sensore luce ambientale	Integrato (Brightness auto adjusting)
Specifiche sistema operativo	Android 8.0
Android integrato	CPU Dual core A73+dual core A53 GPU Quad-Core MaliG51 Ram 3 GB Rom 32 GB Wireless built-in 802.11 a/b/g/n/ac Wifi (5G) Bluetooth integrato
Applicazioni compatibili	Google Classroom, Meet, Zoom, Skype Cisco Webex, EDU App, Dabliu note Mirroring App Web Browser app chrome
Software	Oktopus Powered by Wacebo
Software Optional	Piattaforma MDM Cloud autore
Optional	Sistema di videoconferenza opzionale Digital pen
Slot OPS intel standard	Max support 3840*2160/60 hz



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

IL PROGETTISTA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Paola Maini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Timbro e firma per accettazione Capitolato

Si dichiara che il materiale incluso nell'offerta è assolutamente identico a quanto indicato nel presente capitolato ed è perfettamente conforme alla eventuale scheda tecnica esposto su MEPA presa a base per la richiesta di offerta economica migliorativa

Timbro e firma per accettazione Capitolato
